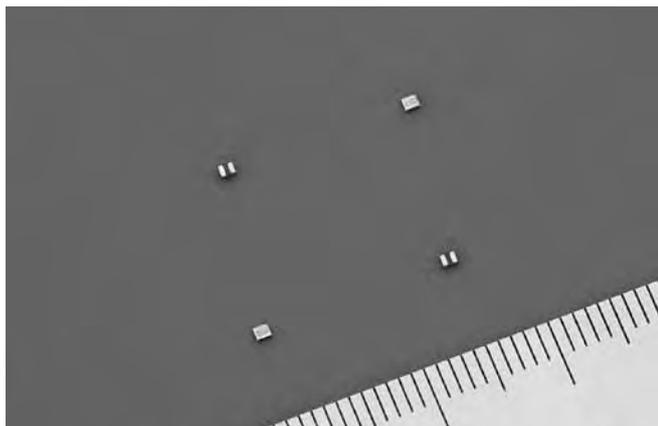


Ceramic package

SC-12S (开发中)



特 点

- 1.2×1.0mm，厚度为0.5mm max.的超小型产品
- 适用于高密度安装的SMD型产品
- 优良的耐冲击性、耐热性
- 完全无铅化
- 符合RoHS指令产品
- 内置了高信赖性、经过光刻技术加工的石英晶振

用 途

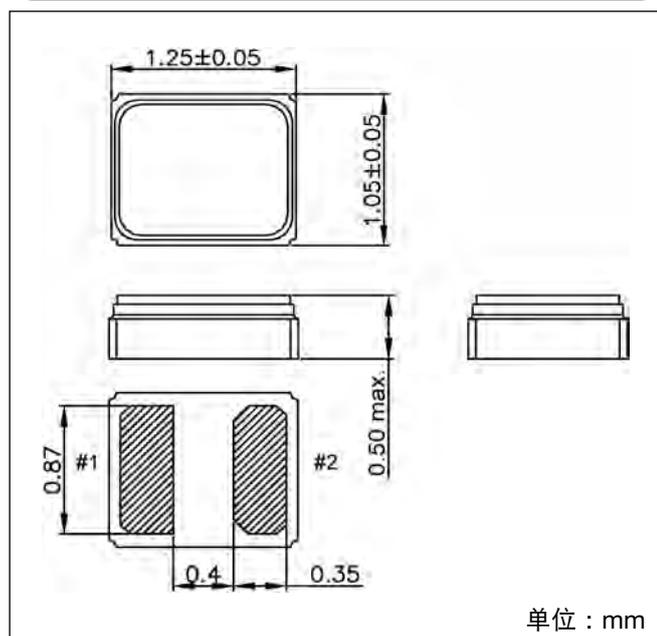
手机、可穿戴设备、各种模块、各种微机的预备时钟等

基本规格

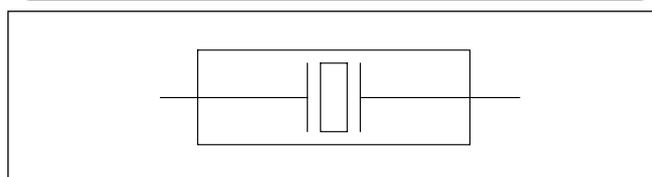
无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃, DL : 0.1μW)

项 目	记 号	规 格	条 件
公称频率	f_nom	32.768kHz	
频率容许偏差	f_tol	±20×10 ⁻⁶	请向本公司咨询
顶点温度	Ti	+25±5℃	
二级温度系数	B	(-0.035±10%)×10 ⁻⁶ /℃ ²	
负载容量	C _L	6pF~12.5pF	
串联电阻	R ₁	90kΩ max.	
绝对最大激励等级	DLmax.	0.5μW max.	
推荐激励等级	DL	0.1μW typ.	
并联电容	C ₀	1.5pF typ.	
频率老化程度	f_age	±3×10 ⁻⁶	+25±3℃, 第一年
工作温度范围	T_use	-40~+85℃	
保存温度范围	T_stg	-55~+125℃	单件保管

外形尺寸图



内部连接图



推荐焊接布局图

